國立勤益科技大學 113 學年度日間部四年制產學攜手合作計畫專班人工智慧應用工程系半導體封測產攜專班學分計畫表

National Chin-Yi University of Technology Curriculum for 2024 Four-Year Bachelor Program of Department of Artificial Intelligence and Computer Engineering

112.11.08 系務暨課程會議通過 112.11.22 院課程會議審議通過

112.12.07.校課程委員會議及 112.12.21.臨時教務會議審議通過

							務會議審議通過			
科目	Courses	學分	期 First S 正課	emester 實習	學分	期 Second ! 正課	Semester 實習			
	具同业体创口(25 集入) C	Credits	Lecture	Internship	Credits	Lecture	Internship			
	共同必修科目(25 學分) General Required C 第一學年First Year		realts hours	5)						
國文(一)	Chinese (I)	2	2	0						
大一英文(一)	Freshman English (I)	2	2	0						
藝術鑑賞	Art Appreciation	1	1	0						
職場職能安全與倫理	Occupational Safety and Ethics	3	3	0						
體育(一)	Physical Education (I)	0	2	0						
國文(二)	Chinese (II)				2	2	0			
大一英文(二)	Freshman English (II)				2	2	0			
體育(二)	Physical Education (II)				0	2	0			
微積分(一)	Calculus (I)				3	3	0			
	第二學年Second Yea	r	I		I		<u>I</u>			
憲法與民主	Constitution and Democracy (I)	2	2	0						
微積分(二)	Calculus (II)	3	3	0						
體育(三)	Physical Education (III)	0	2	0						
體育(四)	Physical Education (IV)				0	2	0			
音樂鑑賞	Music Appreciation (II)				1	1	0			
1 /11-1	第三學年Third Year									
歷史與文化	History and Culture	2	2	0						
人際關係與溝通協調	Interpersonal Communication and Coordination	2	2	0						
	第四學年Fourth Year (無排定 No Departn	ent Require	d Courses)							
	專業必修科目(66 學分) Required courses for profession									
	第一學年First Year		ients (oo ei	cans nours)						
Python 語言程式設計	Python Programming	3	3	0						
人工智慧概論	Introduction to Artificial Intelligence	3	3	0						
產業實習實務 (一)	Industrial Internship Program (I)	3	0	6						
C語言程式設計	C Language Programming				3	3	0			
數位邏輯與實習	Digital Logic and Experiment				3	2	1			
產業實習實務(二)	Industrial Internship Program (II)				3	0	6			
2.7.7.4.7.0.	第二學年Second Yea	r	ı	ı		-				
基本電學	Basic Electricity	3	3	0						
計算機組織與結構	Computer Organization and Architecture	3	2	1						
資料結構	Data Structures	3	3	0						
產業實習實務(三)	Industrial Internship Program (III)	3	0	6						
物件導向程式設計	Object-oriented Programming				3	1	2			
機器學習	Machine Learning				3	3	0			
線性代數	Linear Algebra				3	3	0			
數位影像處理導論	Introduction to Digital Image Processing				3	2	1			
產業實習實務(四)	Industrial Internship Program (IV)				3	0	6			
	第三學年Third Year	•					Į.			
行動裝置應用實務	Mobile Device Application Design and Practice	3	3	0						
AI實務專題(一)	AI Project Study (I)	3	2	1						
產業實習實務(五)	Industrial Internship Program (V)	3	0	6						
AI實務專題(二)	AI Project Study (II)				3	2	1			
產業實習實務(六)	Industrial Internship Program (VI)				3	0	6			
	第四學年Fourth Yea		1	1	1		Т			
產業實習實務(七)	Industrial Internship Program (VII)	3	0	6						
產業實習實務(八)	Industrial Internship Program (VIII)				3	0				
			期 First S			切 Second S				
科目	Courses	學分 Credits	正課 Lecture	實習 Internship	學分 Credits	正課 Lecture	實習 Internship			
	專業選修科目 Department Elect	ives Courses								
	第一學年 First Year									
科技英文(一)	English for Science and Technology (I)	2	2	0						
科技英文(二)	English for Science and Technology (II)				2	2	0			
電腦軟體應用與設計	Computer Software Application and Design				3	2	1			
工業 4.0 概論	Introduction to Industry 4.0				3	2	1			
		1	1	1			1 -			

	第二學年 Second Year						
系統分析與設計	System Analysis and Design	3	2	1			
電子學	Electronics	3	2	1	1	† <u> </u>	†
電子材料	Electronic Materials	3	2	1			
AI 應用數學概論	Introduction to AI Applied Mathematics	3	2	1			
資料擷取與感測器實務	Data Acquisition and Sensor Practice	3	2	1			
作業系統	Data Acquisition and Sensor Practice	3	3	0			
資料庫概論	Introduction to Databases	1	1	1	3	3	0
人際溝通	Interpersonal Communication	†			3	3	0
勞動法規	Labor Regulations	†			3	3	0
微處理機與實習	Microprocessors and Experiment	†	1	<u> </u>	3	2	1
材料科學導論	Introduction to Materials Science	<u> </u>	<u> </u>		3	3	0
電子電路概論	Introduction to Electronic Circuits	†	†	†	3	2	1
	第三學年 Third Year						
VLSI概論	Introduction to VLSI	3	3	0		T	
積體電路分析與模擬	Integrated Circuit Analysis and Simulation	3	2	1	†	†	+
IC 封裝製程介紹	Introduction to IC Packaging Process	3	2	1	†	+	+
Open CV 影像處理實務	OpenCV Image Processing Practice	3	2	1	+	+	+
3D 列印工程實務	3D Printing Engineering Practice	3	2	1	+	+	+
資料庫管理系統實務	Database Management System Practice	3	3	0	+	+	+
半導體物理	Semiconductor Physics	+	+	+	3	3	0
Flip Chip 製程簡介	Introduction to Flip Chip Process	+	+	+	3	2	1
物聯網控制實務	Internet of Things Control Practice	+	+	+	3	2	1
初聊網控制員務 Bumping 製程簡介	Introduction to Bumping Process	+	+	+	3	2	1
AI 電腦視覺實務	AI Computer Vision Practice	+	+	+	3	2	1
AI 电脑祝覚真粉 電腦輔助繪圖	Computer Aided Drafting	+	+	+	3	2	1
	Career Planning	+	+	+	3	2	1
生涯規劃	-				J		1
實務專題(一)	第四學年 Fourth Year Senior Project (I)	3	2	1			$\overline{}$
測試製程簡介	Introduction to Testing Process	3	2	1	+	+	+
	Š	3	2	1	+	+	+
IC 封裝結構力簡介	Introduction to IC packaging structural force	3	2	1	 	+	
系統性創新方法實務 到 計却 4 宮 佐	Systematic Innovation Method and Practice	3	3	0	+	+	
科技報告寫作	Scientific Report Writing	3	3	U	-	+	+
實務專題(二)	Senior Project (II)	+	 	 	3	2	1
資通訊專案管理 IC+1+#和 40 答人	Information and Communication Project Management	+			3	2	1
IC 封裝製程簡介	Introduction to IC Packaging Process	 	 	 	3	2	1
AI 產業應用實務	AI Industry Application Practice	+			3	2	1
半導體元件	Semiconductor components				3	2	1
	共同選修科目 General Electives (第一學年 First Year	ourses					
>口四吐弘女军古训练(_)	系一季半 First Year All-Out Defense Education Military Training (I)	1	2	0			
全民國防教育軍事訓練(一)	, ,	3	3	0	+	 	+
工程實務訓練(一)	Engineering Practical Training (I)	3	3	- 0	+	+	+
全民國防教育軍事訓練(二)	All-Out Defense Education Military Training (II)	 '	 		1	2	0
工程實務訓練(二)	Engineering Practical Training (II)	!			3	3	0
	第二學年 Second Year						
全民國防教育軍事訓練(三)	All-Out Defense Education Military Training (III)	1	2	0	<u> </u>		
生命關懷實務	Life Care Practice	3	3	0			
工程實務訓練(三)	Engineering Practical Training (III)	3	3	0			
全民國防教育軍事訓練(四)	All-Out Defense Education Military Training (IV)		†		1	2	0
工程實務訓練(四)	Engineering Practical Training (IV)	+	+	+	3	3	0
上柱貝/折训孙(口)	第三學年 Third Year						U
體育選修	第二字字 Third Year Physical Elective Course	1	2	0	T	T	T
短月送炒 工程實務訓練(五)	Engineering Practical Training (V)	3	3	0	+	+	+
1、柱 貨 水金 到 2家(カ)	Physical Elective Course	3	3	U	1	+	-
	Engineering Practical Training (VI)	+	 	 	1	2	0
體育選修	Engineering Practical Training (VI)				3	3	0
體育選修 工程實務訓練(六)	第四學年 Fourth Year	т .					
體育選修 工程實務訓練(六) 體育選修	第四學年 Fourth Year Physical Elective Course	1	2	0		+	
體育選修 工程實務訓練(六) 體育選修 專業外語(一)	第四學年 Fourth Year Physical Elective Course Professional Foreign Language (I)	1 3	2 3	0			
體育選修 工程實務訓練(六) 體育選修	第四學年 Fourth Year Physical Elective Course		_				
體育選修 工程實務訓練(六) 體育選修 專業外語(一)	第四學年 Fourth Year Physical Elective Course Professional Foreign Language (I)	3	3	0	1	2	0
體育選修 工程實務訓練(六) 體育選修 專業外語(一) 工程實務訓練(七)	第四學年 Fourth Year Physical Elective Course Professional Foreign Language (I) Engineering Practical Training (VII)	3	3	0	1 3	2 3	0 0

學分學時總數計算表													
	第一學年			第二學年			第三學年			第四學年			
		上學期	下學期										

	學分	學時 正 實 課 習	學分	學時 實 習		學分	學時 實課 習	學分	學時正課習		學分	學時正課習	學分	學時正課習		學分	學時正課習	學分	學時實習
必修科目學分/時數	17	14/8	16	14/7	必修科目學分/ 時數	17	15/7	16	14/7	必修科目學分/ 時數	13	9/7	6	2/7	必修科目學分 /時數	3	0/6	3	0/6
最低選修科目學分/ 時數	2	2/0	3	2/1	最低選修科目學 分/時數	3	2/1	3	3/0	最低選修科目學 分/時數	6	4/2	9	16/9	最低選修科目 學分/時數	9	6/2	9	6/2
總學分數及時數累計	19	16/8	19	16/8	總學分數及時數 累計	20	17/8	19	17/7	總學分數及時數 累計	19	13/9	15		總學分數及時 數累計	12	6/8	12	6/8

備註 Note:

一、畢業至少應修滿 131 學分【必修 91 學分,選修至少 40 學分(須含本系專業選修至少 30 學分)】

Students should complete at least 131 credits before graduation, including 91 required credits, 40 elective credits (elective credits should have at least 30 credits from department elective courses).